



表1

芯数n	製番	A	B
1	Z <sub>DIC</sub> -149()-1P	2.54	—
△2	Z <sub>DIC</sub> -149()-2P	5.08	2.54
△3	Z <sub>DIC</sub> -149()-3P	7.62	5.08
4	Z <sub>DIC</sub> -149()-4P	10.16	7.62
5	Z <sub>DIC</sub> -149()-5P	12.7	10.16
6	Z <sub>DIC</sub> -149()-6P	15.24	12.7
7	Z <sub>DIC</sub> -149()-7P	17.78	15.24
8	Z <sub>DIC</sub> -149()-8P	20.32	17.78
9	Z <sub>DIC</sub> -149()-9P	22.86	20.32
10	Z <sub>DIC</sub> -149()-10P	25.4	22.86
11	Z <sub>DIC</sub> -149()-11P	27.94	25.4
12	Z <sub>DIC</sub> -149()-12P	30.48	27.94
13	Z <sub>DIC</sub> -149()-13P	33.02	30.48
14	Z <sub>DIC</sub> -149()-14P	35.56	33.02
15	Z <sub>DIC</sub> -149()-15P	38.1	35.56
16	Z <sub>DIC</sub> -149()-16P	40.64	38.1
17	Z <sub>DIC</sub> -149()-17P	43.18	40.64
18	Z <sub>DIC</sub> -149()-18P	45.72	43.18
19	Z <sub>DIC</sub> -149()-19P	48.26	45.72
20	Z <sub>DIC</sub> -149()-20P	50.8	48.26
21	Z <sub>DIC</sub> -149()-21P	53.34	50.8
22	Z <sub>DIC</sub> -149()-22P	55.88	53.34
23	Z <sub>DIC</sub> -149()-23P	58.42	55.88
24	Z <sub>DIC</sub> -149()-24P	60.96	58.42

表2

製番	メッキ厚
Z <sub>DIC</sub> -149-(n)P	0.7μm以上
Z <sub>DIC</sub> -149A-(n)P	0.4μm以上
Z <sub>DIC</sub> -149B-(n)P	0.2μm以上
△Z <sub>DIC</sub> -149C-(n)P	0.76μm以上
Z <sub>DIC</sub> -149E-(n)P	0.1μm以上

- △注1. 本製品は芯数によって折って納入致しますので絶縁体の両側は破断面になります。
- △注2. 本製品はRoHS指令対応済み及び鉛フリー対応済みです。
- △注3. 下記製番は廃図とします。  
DIC-149C-2P  
DIC-149C-3P

△	2016 11.25	田代(明)	製番削除							
△	2005 12.19	佐藤(宏)	注2. 追記							
△	2004 01.30	佐藤(宏)	誤記訂正	2	コンタクト	黄銅	n	金めっき	表2参照	
△	2003 03.19	佐藤(宏)	改版、基板寸法図追加	1	絶縁体	GF入りナイロン	1	—	UL94V-0 (黒色)	
改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT	番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE	
年月日 DATE			尺度 SCALE	単位 UNIT	3角法	<b>HTK</b> 本多通信工業株式会社 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.				
H1.07.18 (1989)			5/1	mm (INCH)	3RD. A. P					
製 DR.	設 DE.	計 CHK.	検 CHK.	認 APP.	名称 NAME		端子板			
田代(明)	田代(明)	渡邊	—	本間	製番 PART NO.		Z-149()- (n)P (DIC-149()- (n)P)			